```
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.
             **Image available**
010897882
WPI Acc No: 1996-394833/199640
XRPX Acc No: N96-332789
  Substrate positioning system for pattern exposure of e.g. semiconductor
  wafer or LCD - includes non-contact static bearing guides for movement in
  each X, Y and Z axis direction and for rotation about each axis, and has
  linear motor drives
Patent Assignee: CANON KK (CANO )
Inventor: AKUTSU K; OSANAI E; YAMANE Y
Number of Countries: 006 Number of Patents: 006
Patent Family:
Patent No
                             Applicat No
                                            Kind
                                                   Date
              Kind
                    Date
EP 729073
              A1 19960828 EP 96301168
                                            Α
                                                 19960221
                                                           199640
JP 8229759
                   19960910 JP 9536946
                                             Α
                                                 19950224
              Α
                   19990112 US 96602460
US 5858587
                                            Α
                                                 19960216
                                                           199910
              Α
EP 729073
              B1 19991201 EP 96301168
                                                 19960221
                                                          200001
                                             Α
                   20000105 DE 605337
                                                 19960221
                                                           200009
DE 69605337
              E
                                             Α
                             EP 96301168
                                                 19960221
                                             Α
              B1 19991015 KR 964509
                                             Α
                                                 19960224 200108
KR 223624
Priority Applications (No Type Date): JP 9536946 A 19950224
Cited Patents: 2.Jnl.Ref; JP 2207520; US 5040431; US 5382095
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                         Main IPC
                                     Filing Notes
             A1 E 19 G03F-007/20
EP 729073
   Designated States (Regional): DE GB NL
                    10 B23Q-001/38
JP 8229759
             Α
US 5858587
             Α
                       G03F-009/00
EP 729073
             B1 E
                       G03F-007/20
   Designated States (Regional): DE GB NL
DE 69605337
                       G03F-007/20
                                     Based on patent EP 729073
              E
KR 223624
              B1
                       G03F-009/00
Abstract (Basic): EP 729073 A
        The positioning system includes a substrate holder surface (11)
    which is movable relative to a base (55) in X, Y and Z axis directions
    and which rotates about the three axes. There are non-contact static
    gas bearing guides associated respectively with movement in the X, Y
    and Z axis directions and for rotation about the three axes. Pref. the
    bearings are porous throttling type bearings.
        Pref. the system includes a linear motor drive for each movement
    and rotation direction. The positioning system pref. has an X-Y stage
    and a theta-Z-T stage, mounted on the X-Y stage, between the holding
    surface and the base, with cylindrical static bearings for movement in
    the Z axis direction and for rotation about each axis.
        USE/ADVANTAGE - Integrated circuit mfr. High speed positioning
    without prodn. or coupling of vibration; ensures position
    reproducibility without large friction force or abrasion; precise,
    stable and maintenance-free; maintains correct wafer tilt.
        Dwg.1/17
Title Terms: SUBSTRATE; POSITION; SYSTEM; PATTERN; EXPOSE; SEMICONDUCTOR;
  WAFER; LCD; NON; CONTACT; STATIC; BEARING; GUIDE; MOVEMENT; AXIS;
  DIRECTION; ROTATING; AXIS; LINEAR; MOTOR; DRIVE
Derwent Class: P84; Q62; U11
International Patent Class (Main): B23Q-001/38; G03F-007/20; G03F-009/00
International Patent Class (Additional): F16C-032/06; H01L-021/00;
  H01L-021/027; H01L-021/30
```

File Segment: EPI; EngPI

Manual Codes (EPI/S-X): U11-C04B; U11-C04C3; U11-C04E1; U11-F02B

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-229759

(43)公開日 平成8年(1996)9月10日

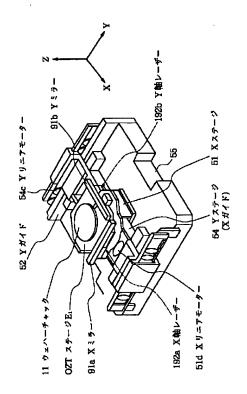
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号 庁	内整理番号	FΙ				技術表示箇所
B 2 3 Q 1/38			B 2 3 Q	1/26		E	
F16C 32/06			F 1 6 C	32/06		В	
G03F 9/00			G 0 3 F	9/00		Н	
H01L 21/30			H01L	21/30			
21/027						503A	
		審査請求	未請求 請	求項の数	27 OL	(全 10 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平7-36946		(71)出願	(人 000	001007		
				++	アノン株式	会社	
(22)出願日	平成7年(1995)2月24日			東東	都大田区	下丸子3丁目	30番2号
		(72)発明	者 山村	艮 幸男			
			神系	神奈川県川崎市中原区今井上町53番地キヤ			
				ノン株式会社小杉事業所内			
		(72)発明者	者 小山	山内 英司			
			東東	東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ			
				ンを	ン株式会社内		
			(72)発明	者 堆	浩太郎		
				東東	都大田区	下丸子3丁目	30番2号キヤノ
				ン株式会社内			
			(74)代理	4人 弁理	土 丸島	儀一	

(54) 【発明の名称】 位置決め装置並びにデバイス製造装置及び方法

(57)【要約】

【目的】 駆動中の振動連や大きな振動を発生すること がなく、位置決めの高速化が容易であり、摩擦や摩耗が なく位置の再現性が極めて良好であり、髙精度で且つ安 定した位置決めが容易であり、メンテナンスを殆どまた は全く必要としない位置決め装置を提供する。

【構成】 ウエハを保持する保持板4を定盤55に対し てXYZの各軸方向とXYZの各軸廻りの回転方向のそ れぞれに移動する位置決め装置において、XYZの各軸 方向とXYZの各軸廻り方向の案内手段のそれぞれを非 接触な静圧軸受53a~dとする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板を保持する保持面を定盤に対してXYZの各軸方向とXYZの各軸廻りの回転方向のそれぞれに移動する位置決め装置において、XYZの各軸方向とXYZの各軸廻り方向の案内手段のそれぞれが非接触な静圧軸受であることを特徴とする位置決め装置。

【請求項2】 前記静圧軸受は多孔質絞り型であることを特徴とする請求項1に記載の位置決め装置。

【請求項3】 前記各軸の駆動手段はリニアモータであることを特徴とする請求項2に記載の位置決め装置。

【請求項5】 Z軸方向とXYZの各軸廻り方向の案内が円筒状の静圧軸受で行われることを特徴とする請求項4に記載の位置決め装置。

【請求項6】 前記 θ Z T ステージの駆動手段は前記X Y ステージに支持された少なくとも3個の駆動素子を有 20 することを特徴とする請求項5に記載の位置決め装置。

【請求項7】 前記XYステージは前記定盤上に設けられたY軸方向静圧案内面に沿って移動するYステージと、このYステージを移動させるYステージ用駆動手段と、前記Yステージと共に移動し且つ前記Yステージに設けられたX軸方向静圧案内面に沿って移動するXステージと、このXステージを移動させるXステージ用駆動手段を有し、前記X及びYステージがそれぞれ個別に前記定盤上にZ軸方向に関して静圧軸受けにより支持されていることを特徴とする請求項4に記載の位置決め装30置。

【請求項8】 前記静圧軸受の案内面の表面粗さが1s (1 μm) 以下であることを特徴とする請求項1に記載の位置決め装置。

【請求項9】 前記静圧軸受の多孔質材料が5×10 -16以下の通気率又は透過率を有し、20%以下の気孔 率を有していることを特徴とする請求項2に記載の位置 決め装置。

【請求項10】 定盤に対してXYZの各軸方向とXYZの各軸廻りの回転方向のそれぞれに移動する保持面上 40に基板を載置し、前記保持面上の基板に対してデバイスを製造するための行程を進めるデバイス製造装置において、前記保持面をXYZの各軸方向とXYZの各軸廻り方向に案内する案内手段のそれぞれが非接触な静圧軸受であることを特徴とするデバイス製造装置。

【請求項11】 前記静圧軸受は多孔質絞り型であることを特徴とする請求項10に記載のデバイス製造装置。

【請求項12】 前記各軸の駆動手段はリニアモータであることを特徴とする請求項11に記載のデバイス製造装置。

2

【請求項14】 Z軸方向とXYZの各軸廻り方向の案内が円筒状の静圧軸受で行われることを特徴とする請求項13に記載のデバイス製造装置。

【請求項15】 前記 θ Z T ステージの駆動手段は前記 10 X Y ステージに支持された少なくとも3個の駆動素子を有することを特徴とする請求項14に記載のデバイス製造装置。

【請求項16】 前記XYステージは前記定盤上に設けられたY軸方向静圧案内面に沿って移動するYステージと、このYステージを移動させるYステージ用駆動手段と、前記Yステージと共に移動し且つ前記Yステージに設けられたX軸方向静圧案内面に沿って移動するXステージと、このXステージを移動させるXステージ用駆動手段を有し、前記X及びYステージがそれぞれ個別に前記定盤上にZ軸方向に関して静圧軸受けにより支持されていることを特徴とする請求項13に記載のデバイス製造装置。

【請求項17】 前記静圧軸受の案内面の表面粗さが1 s (1 µm) 以下であることを特徴とする請求項10に記載のデバイス製造装置。

【請求項18】 前記静圧軸受の多孔質材料が5×10 -16以下の通気率又は透過率を有し、20%以下の気孔率を有していることを特徴とする請求項11に記載のデバイス製造装置。

【請求項19】 定盤に対してXYZの各軸方向とXYZの各軸廻りの回転方向のそれぞれに移動する保持面上に基板を載置し、前記保持面上の基板に対してデバイスを製造するための行程を進めるデバイス製造方法において、前記保持面をXYZの各軸方向とXYZの各軸廻り方向に非接触な静圧軸受で案内することを特徴とするデバイス製造方法。

【請求項20】 前記静圧軸受は多孔質絞り型であることを特徴とする請求項19に記載のデバイス製造方法。

【請求項21】 前記各軸の駆動手段はリニアモータであることを特徴とする請求項20に記載のデバイス製造方法。

【請求項23】 Z軸方向とXYZの各軸廻り方向の案内が円筒状の静圧軸受で行われることを特徴とする請求項22に記載のデバイス製造方法。

50 【請求項24】 前記 θ Ζ Τ ステージの駆動手段は前記

XYステージに支持された少なくとも3個の駆動素子を 有することを特徴とする請求項23に記載のデバイス製 **治方法。**

【請求項25】 前記XYステージは前記定盤上に設け られたY軸方向静圧案内面に沿って移動するYステージ と、このYステージを移動させるYステージ用駆動手段 と、前記Yステージと共に移動し且つ前記Yステージに 設けられたX軸方向静圧案内面に沿って移動するXステ ージと、このXステージを移動させるXステージ用駆動 手段を有し、前記X及びYステージがそれぞれ個別に前 10 記定盤上に乙軸方向に関して静圧軸受けにより支持され ていることを特徴とする請求項22に記載のデパイス製 造方法。

【請求項26】 前記静圧軸受の案内面の表面粗さが1 s (1 μm) 以下であることを特徴とする請求項19に 記載のデバイス製造方法。

【請求項27】 前記静圧軸受の多孔質材料が5×10 -16以下の通気率又は透過率を有し、20%以下の気孔 率を有していることを特徴とする請求項20に記載のデ バイス製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は位置決め装置、特には半 導体ウエハまたは液晶表示パネル等の平板上物体(基 板) にパターンを形成するための露光装置の位置決め装 置に関し、更には半導体メモリや演算装置等の高密度集 積回路チップの製造の際に回路パターンの焼付けを行う べきウエハ等の被露光体の姿勢を適確に保持して高精度 な露光を可能にする露光装置のようなデバイス製造装置 及び方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、例えばマスクやレチクル上に描か れた半導体装置製造用のパターンをウエハ上に投影する ステッパ等の露光装置では、レチクルとウエハの位置あ わせを行う機能が備えられており、それにより位置合わ せを行った後で露光を行っている。そして、このような 位置合わせは、一般的には露光すべきパターンが描かれ たレチクル等の原板とウエハ等の被露光体(基板)との ずれを計測し、その結果に基づいて被露光体をレーザー 測長器の計測値に基づいた制御によりステップアンドリ 40 ピート移動したり、または原板と被露光体とを移動した りすることにより行われている。

【0003】所謂ステップアンドリピートタイプやステ ップアンドスキャンタイプのステッパは、その解像度及 び重ね合せ精度の面から被露光体(ウエハ)を保持しな がら移動する所謂ウエハステージを極めて高精度に位置 決めすることが要求されている。加えて近年では生産性 の向上のために位置決めの高速化が望まれている。

【0004】図15は露光装置内の従来のウエハステー ジを示す斜視図で有る。同図において、155は定盤で 50 節によってその焦点合わせや最終的位置決めが行われ

あり、定盤155上にY方向の移動機構としてのYステ ージ154が載置されている。また、Yステージ154 上にはX方向の移動機構としてのXステージ151が載 置されている。これらで所謂XYステージを構成してい る。Xステージ151の上にはトップステージ(以降 θ ZTステージ) Ε 0 が搭載され、θ ZTステージ上に載 置されたミラー191a.191bにレーザー干渉計の 測長レーザー軸192a, 192bを当ててX, Yの各 軸方向の位置計測を行っている。

【0005】このレーザー計測結果に基いてDCモータ 156a、156bを駆動しボールネジ157a, 15 7 bを介してXステージ151またはYステージ154 を駆動させている。各ステージのガイドは一般的には図 示しないローラーペアリングを使用している。 θ Z T ZテージE 0 の平面図及び断面図を図16と図17に示す (ミラー191a, bは不図示)。

【0006】これらの図において、 θ ZTステージE0は表面に半導体ウエハ等の基板を真空吸着力によって吸 着するウエハチャック111を備えた円盤状の保持盤 (θ2Tプレート) 104を有し、保持盤104はXス テージ151上に複数(例えば3本)の圧電素子105 によって支持されている。圧電素子105はそれぞれそ の一端を弾性ヒンジ105aによって保持盤104の外 周縁に隣接する環状部材103に弾力的に結合されてお り、各圧電素子105の他端は弾性ヒンジ105bを介 して天板となるXステージ151に弾力的に結合され、 保持盤104と環状部材103は複数(例えば4枚)の 板パネ103aによって弾力的に結合されている。ま た、天板151と一体的である複数の支持部材102と 30 環状部材103の外周縁は、それぞれ複数(例えば3 枚)の板パネ103bによって弾力的に連結されてい

【0007】圧電素子105はそれぞれ個別に供給され る駆動電流によって伸縮し、保持盤104を天板151 に対して接近または離間させると共に、両者の相対的傾 斜角度を変化させる。また、保持盤104は環状部材1 03の開口103cを貫通して径方向外方経伸びる突出 アーム104aを有し、突出アーム104aと環状部材 103に設けられた突出アーム103dの間には圧電素 子106が設けられ、圧電素子106の伸縮によって保 持盤104と環状部材103を相対的に回動する。

【0008】保持盤104は圧電素子105をそれぞれ 同量だけ駆動することによって天板151の表面に垂直 な軸(以下2軸という)に沿って往復移動され、圧電素 子105のそれぞれの駆動量を個別に変化させることに よって2軸に垂直な平面に対する傾斜角度即ち平面度が 調節される。また、圧電素子106の駆動によって2軸 のまわりの回動角度が調節される。ウエハチャック11 1に保持されたウエハ(ウエハ)は、このような微動調

る。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来技術では、例えばXYステージの高精度化や高速度化のためにレーザー干渉計の分解能をあげたり、DCモータの回転スピードを上げたりした際、摩擦や駆動時の反力等によって天板(Xステージ)151が変形し精度劣化が発生したり、摩擦によって接触部が摩耗し発塵も多くなってしまう。また、これにより精度変化も引き起こすため頻繁にメンテナンスを必要とする等の問題があっ 10 た。

【0010】また、 θ 2TステージE0については保持盤104と環状部材103、及び天板151と一体である支持部材102と環状部材103の間がそれぞれ板パネ103a,103bによって連結されているため、各圧電素子105の駆動量が大きいと、これらの板パネ103a,103bの反力によって天板151と同様に環状部材103あるいは支持部材102が変形し、位置決め精度が低下するという問題があった。

【0011】本発明は、このような従来技術の有する問 20 題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、駆動中の振動連や大きな振動を発生することがなく、位置決めの高速化が容易であり、摩擦や摩耗がなく位置の再現性が極めて良好であり、高精度で且つ安定した位置決めが容易であり、メンテナンスを殆どまたは全く必要としない位置決め装置並びにデバイス製造装置及び方法を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するために、本発明の位置決め装置は、基板を保持する保持面 30 を定盤に対してXYZの各軸方向とXYZの各軸廻りの回転方向のそれぞれに移動する位置決め装置において、XYZの各軸方向とXYZの各軸廻り方向の案内手段のそれぞれが非接触な静圧軸受であることを特徴としている。

【0014】そして、XYステージが前記定盤上に設けられたY軸方向静圧案内面に沿って移動するYステージと、このYステージを移動させるYステージ用駆動手段と、前記Yステージと共に移動し且つ前記Yステージに設けられたX軸方向静圧案内面に沿って移動するXステ

ージと、このXステージを移動させるXステージ用駆動手段を有し、前記X及びYステージがそれぞれ個別に前記定盤上にZ 軸方向に関して静圧軸受けにより支持されているものであったり、前記静圧軸受の案内面の表面粗さが1 s(1 μ m)以下であったり、前記静圧軸受の多孔質材料が 5×10^{-16} 以下の通気率又は透過率を有し、2 0 %以下の気孔率を有しているものであっても良いまた、本発明の半導体製造装置及び方法も本発明の位置決め装置と同様な特徴を有することが好ましい。

[0015]

【実施例】以下、本発明を図に示した実施例に基づいて 説明する。図1~図14のそれぞれは本発明の一実施例 を示すもので、半導体製造用のステップアンドリピート タイプやステップアンドスキャンタイプの投影露光装置 の半導体ウエハ移動用の6軸ステージに適用した例を示 している。

[0016] 図1は本発明に係わる6軸ウエハステージの一実施例の斜視図である。この実施例では、静圧XYステージのXステージ51上に4軸静圧 θ ZTステージ E1が搭載されている。同図において、55がステージ 定盤、54がYステージ、51がXステージである。このXYステージの要部を図2~図7に示す。

【0017】図2はその斜視図、図3は図2のA-A'断面図、図4は図2のB矢視図、図5は図2のC矢視図、図6は図2の裏面図である。図2において、55は定盤であり、上面が滑らかな基準面となっている。55 aは軸受け保守用切り欠き、54は移動体としてのYステージ、51は移動体としてのXステージ、52はYステージ54の水平方向⁷(Y軸方向)の固定ガイドである。53a,53b,53c,53dは多孔質の静圧空気軸受けであり、このうち53a(図3参照)はXステージ51の水平方向(Y軸方向)、53b(図3参照)はXステージ51の外平方向(2軸方向)、53c(図4参照)はYステージ54の水平方向、53d(図4参照)はYステージ54の鉛直方向を各々案内している。

【0018】図4において、54aはYステージ54の水平(または横)方向、鉛直(または垂直)方向の静圧空気軸受け53c,53dが取付けられる取付け板、54bはXステージ51の水平方向の案内板である。図2に戻って、54cはYステージ用の駆動アクチュエータ、54dはYステージ54用の駆動アクチュエータ54cの連結板であり静圧空気軸受け取付け板54aに連結されている。51aはXステージ51の移動板、51b(図3参照)はXステージ51の水平方向軸受け53aが取付けられる取付け板、51c(図3参照)はXステージ51の鉛直方向の軸受け53bが取付けられる取付け板、51d(図3参照)はXステージ51の配動アクチュエータである。

と、前記Yステージと共に移動し且つ前記Yステージに 【0019】図5, 6において、56はそれぞれ与圧用 設けられたX軸方向静圧案内面に沿って移動するXステ 50 磁石ユニットであり、特開昭63 -232912号(特

出来る。

願昭62-62735号)で提案されているように例えば磁力手段として永久磁石とその両側に設けたヨークとを有した与圧機構により、静圧軸受けに加圧流体を給気して移動体を浮上させる際、軸受けの特性のパラツキにより移動体が傾くのを防止し、常に一定の姿勢を保つようにしている。本実施例においては、駆動アクチュエータ51d,54cとして例えばリニアモータ、油圧直流モータ等を用いる。

【0020】図2に示すように、Yステージ54は静圧空気軸受け53c,53dに給気することにより定盤55から浮上され、その両側に配置された2つの駆動アクチュエータ54cにより片側に設けられている固定ガイド52に沿ってY方向に移動される。また、Xステージ51は静圧空気軸受け53a,53bに給気することによりYステージ54と同様に定盤55から浮上され、Yステージ54の側面54bを水平方向の案内として駆動アクチュエーター51cによりX方向に移動される。このとき、Xステージ51及Yステージ54は複数の与圧用磁石ユニット56によって常に一定の姿勢となるように調整されている。

【0021】このような本実施例のXYステージ部分の 特徴としては、(イ) Xステージ51及ステージ54の 鉛直方向の案内をいずれも定盤55より行い、Xステー ジ51やYステージ54が移動しても相手側のステージ に移動荷重が発生しないようにして静的な姿勢を良好に 維持できる、(ロ)Yステージ54の水平方向(X軸方 向)、鉛直方向(Z軸方向)、そしてローリング(Y軸 回りの回転方向)の振動の3成分について連成を全くな くしている、(ハ) Yステージ54のピッチング(X軸 回りの回転方向) は静的空気軸受け53aを介してXス 30 テージ51のみに伝わるようにしており、これにより連 成を極力抑えている、(二)このため定盤55、固定ガ イド52とYステージ54、Xステージ51とを熱膨張 係数の異なる異種部材で構成することができる。例え ば、定盤55と固定ガイド52を磁石与圧のため磁性体 で構成し、Yステージ54とXステージ51に軽量、高 剛性化のためセラミック等の材料を用いることができ る。この場合、固定ガイド52が1本で、しかも1面の みを基準としているので温度差が生じても特性の変化が ない、(ホ) 定盤55に切欠き55aを設けることによ 40 りXステージ51の鉛直方向の静圧軸受け取付け板51 dに異物等が混入しても、切欠き下にXステージ51を 移動させることにより容易に清掃できる、(へ)Xステ ージ51の水平方向軸受け取付け板51bは、図3に示 すようにコの字型とすることによって部材の接触面積が 広がり締結部のずれに対する信頼性が向上する、(ト) 固定ガイド52を定盤55に横付けすることにより、固 定ガイド52は横ずれしない、等である。

【0022】図7はXYステージ部の他の実施例の斜視 図である。この実施例において前述の実施例と同じ部材 50 には同一番号を付けている。図7の実施例では、固定ガイド52を定盤55の上面にピン打ち、接着(不図示)等の固定手段により取付けている。この実施例では前述の実施例の(イ)~(ホ)の効果に加え、図2の定盤55の固定ガイド取付け面(側面)の加工、精度だしが不要となるため、コストダウンが図れ、固定ガイド52の高さを低くできるため薄肉化を図っても剛性を充分保持

【0024】本実施例の4軸静圧 θ Z T ステージE 1 は、前述のX ステージ51のX 天板51aと、これに一体的に設けられた円筒状の支持手段である固定部材2と、その支持面である外周面に遊合する円筒状の案内部材3と、案内部材3の図示上端に一体的に結合された保持板4と、保持板4をX ステージ51のX 天板51aに かして接近または離間させる3個の駆動手段である Z リニアモータ5a, 5b, 5c (図10参照)と、保持板4をX ステージ51に対して回転させる1個の駆動手段である θ リニアモータ6 (図10参照)を有し、保持板4の表面には図示しないウエハが真空吸着力によって吸着される。

【0025】固定部材2の外周面と案内部材3の案内面である内周面は、固定部材2の外周面に保持された環状の多孔質絞り型の静圧軸受け手段である多孔質パッド7から噴出される加圧流体の静圧によって互いに非接触に支持される。従って、保持板4は固定部材2と案内部材3の中心軸である2軸に沿って往復移動自在であると共に、2軸の回りに回動自在である。なお、多孔質パッド7の2軸方向の寸法を小さくすれば、2軸に対する保持板4の傾斜角の許容値を大きくすることができる。また、案内部材3と保持板4及びこれに吸着されたウエハの重量の大部分は固定部材2に設けられた段差2aと案内部材3に設けられた段差3aによって形成される付勢手段である与圧室8の加圧流体の圧力によって支持される。

【0026】図9に示すように、案内部材3は多孔質パッド7及び与圧室8にそれぞれ加圧流体を供給する内部流路7 a および8 a を有し、また案内部材3 の図示下端と固定部材2 の間にはラビリンスシール8 b が形成されている。なお、多孔質パッド7と案内部材3との間の間隙の寸法は7 μ m程度であり、またラビリンスシール8 b の間隙寸法は約15 μ mである。

【0027】 2 リニアモー95a, 5b, 5c は図10 に示すように案内部材3 の外側に周方向に等間隔で配設されている。各リニアモー $95a \sim 5c$ の可動子5dは内面に永久磁石を有する筒状の枠体であり、該枠体は案

【0028】各2リニアモータ5a~5cに供給される電流量が同じであれば、保持板4はその平面度を維持しつつ2軸方向に移動し、各2リニアモータ5a~5cに供給される電流量を個別に変化させることによって、保持板4の平面度すなわち2軸に対する傾斜角度を変化さ 10せることが可能となっている。

【0029】図10に示す θ リニアモータ6は互いに隣接するZリニアモータ5 a \sim 5 c の任意の2つのあいだに配設され、その可動子6 aは内面に永久磁石を有する筒状の枠体であり、該枠体は案内部材3の外周面に固着されている。 θ リニアモータ6の固定子6 bはXステージ51と一体であるX天板51 aに固着されたコイルであり、図示しない配線によって所定の駆動回路に接続され、該駆動回路から供給される電流量に応じて可動子6 bが保持板4の周方向へ駆動され、保持板4が2軸の回 20 りに回動する。

【0030】 X天板51a上には各リニアモータ5a~5cに隣接して非接触型の変位センサ9a,9b,9cが配置され、各変位センサ9a~9cは図8において保持板4の図示下面に対向する検出端を有し、保持板4の2軸方向の位置の変化を検出する。また、X天板51a上には保持板4の一側縁に対向する一対の非接触型の変位センサ10a,10bが配置され、両者はその出力の差から保持板4の2軸の回りの回動角度を検出する。変位センサ9a~9c,10a,10bの出力を前述の駆30動回路にフィードバックすることにより、保持板4の微動位置決めを自動的に行うことができる。

【0031】本実施例は、Zリニアモータ $5a\sim5c$ 及び θ リニアモータ6がそれぞれ個別にX天板51a上に支持されており、また、保持板4とX天板51aが非接触であるため、保持板4の移動中に大きな振動が発生する恐れがない。また与圧室8によって保持板4や保持されたウエハの重量の大部分を支えているため、2リニアモータ $5a\sim5c$ や θ リニアモータ6の駆動力が小さくてすむ。

【0032】なお、保持板4の平面度を変化させた場合、即ち2軸に対する傾斜角度を変化させた場合は、これに伴って多孔質パッド7の軸受け間隙の寸法と、ラビリンスシール8 aの間隙寸法と、各2リニアモータ5 a $\sim 5 c$ および θ リニアモータ6のそれぞれの永久磁石とコイルの間隙寸法のそれぞれが変化するが、露光装置の焦点合わせや最終的な位置決めを行う位置決め装置においては、このような変化は微量であるため多孔質パッド7と案内部材3が接触したり、ラビリンスシール8 aの性能が著しく低下したり、あるいはリニアモータの駆動 50

量が著しく制限されるおそれはない。

【0033】通常、リニアモータの最小間隙は1~2mm程度であり、例えば図11に示すように多孔質パッド7の軸受け面の直径d、Z軸方向の寸法w、軸受け間隙の両端の寸法h1,h2としたとき、d=200mm、w=20mm、そして保持板4の傾斜角度の微調節量 α が3×10⁻⁴radであれば、軸受け間隙の寸法の変動量(h1-h2)/2は約3 μ mとなるが、前述のように、多孔質パッド7の間隙寸法は7 μ m、ラビリンスシールの間隙寸法は15 μ mに設定されているため、上記のトラブルは発生しない。また、各リニアモータの可動子のストローク長は5 μ m程度まで可能である。

10

【0034】図12および図13は θ ZTステージ部の他の実施例を示すもので、この実施例は前述の実施例の円筒状の固定部材2の替わりに、Xステージ(X 天板)21に一体に4個のスタンド21 α ~21dを設け、スタンド21 α ~21dにそれぞれ小片の多孔質パッド27 α ~27dを保持させたものである。多孔質パッド27 α ~27dはそれぞれ保持板24と一体である案内部材23の外周面に設けられた平坦部分23 α ~23dに対向し、案内部材23を四方から非接触で支持する。保持板24を2軸方向へ移動させる2リニアモータ25 α ~25cの駆動力によって支えなければならないため、前述の実施例に比べて電力消費量は大きいが、与圧室を必要とせず組立も簡単である。

【0035】図14は図12の実施例の変形例を示すもので、4個のスタンド21a~21dの替わりに案内部材23と同様の案内部材33に対して2方向から対向する2個のスタンド31a,31bを設け、これらにそれぞれ小片の多孔質パッド37a,37bを保持させると共に、各多孔質パッド37a,37bに近接して与圧用永久磁石38a~38dを設けたものである。与圧用永久磁石38a~38dの磁気吸着力によって案内部材33が各多孔質パッド37a,37bに向かって吸引される。この変形例ではスタンドの数が少ない分だけ組立部品点数が少なくてすみ、製造コストが削減できる。

【0036】なお、これらの実施例において、2リニアモータの替わりに圧電素子回転モータとネジ、または弾性ヒンジの組合せを用いることも出来る。また θ リニアモータの替わりに回転モータを用いることもできる。また θ 2TのアクチュエーターをX2テージの鉛直方向軸受け取付け板に構成すれば(不図示)全体の高さを従来の1/2以下にすることができる。

[0037]

【発明の効果】本発明によれば、6軸全ての案内を非接触静圧空気軸受けとしているため、摩擦や摩耗がなく、その位置決めの再現性は極めて良好であり、高精度且つ安定した位置決めを提供できる。

【0038】また、案内が非接触であるため発塵も全く と言ってよいほど発生しない。更に摩耗がないため経年

変化もなくメンテナンスを殆どまたは全く必要としない 信頼性の高いメンテナンスフリーの位置決め装置を提供

【0039】加えて、位置決め装置の駆動中に大きな振 動を発生する恐れがないために位置決めの高速化が容易 であり、駆動量の大小にかかわらず、位置決め精度は良 好である。従って、半導体製造用の露光装置における高 精度の転写焼付け等を容易にできる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係わる半導体製造用露光装置に適用さ 10 7 多孔質パッド れる位置決め装置の一実施例の斜視図。

【図2】 XYステージ部の一実施例を示す斜視図。

【図3】図2のA-A'断面図。

【図4】図2のB方向矢視図。

【図5】図2のC方向矢視図。

【図6】図2の実施例の裏面を示す図。

【図7】 XYステージ部の他の実施例を示す斜視図。

【図8】 θ Z T ステージ部の一実施例を図10のA-B 線から見た断面で示す図。

【図9】図8の実施例を図10のA-C線からみた断面 20 52 固定ガイド で示す図。

【図10】図8の実施例を保持板を除いた状態で模式的 に示す平面図。

【図11】図8の実施例の要部を拡大して示す断面図。

【図12】 0 Z T ステージ部の他の実施例を保持板を除 いた状態で模式的に示す平面図。

【図13】図12のD-D線に沿ってとった断面図。

【図14】図12の実施例の一変形例を保持板を除いた 状態で模式的に示す平面図。

【図15】従来の位置決め装置の斜視図。

【図16】 02 Tステージ部の従来例を示す平面図。

【図17】図16のE-E線に沿ってとった断面図。

【符号の説明】

2 固定部材

3 案内部材

4 保持板

5a~5c リニアモータ

 θ リニアモータ

8 与圧室

9a~9c, 10a, 10b 変位センサ

11 ウエハチャック

21a~21d, 31a, 31b スタンド

38a, 38b 与圧用永久磁石

51a 移動板

51b 水平方向軸受け取付け板

51c 鉛直方向軸受け取付け板

51d 駆動アクチュエータ

53a~d 静圧空気軸受け

54 Yステージ

54a 水平方向及鉛直方向軸受け取付け板

54b Xステージ水平方向ガイド

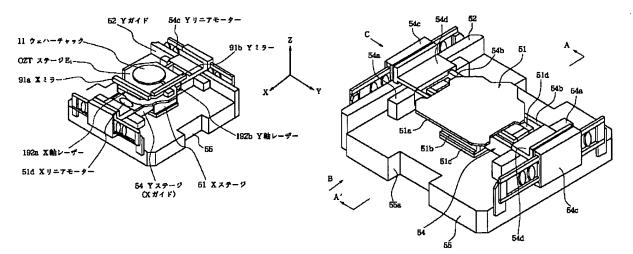
54c 駆動アクチュエータ

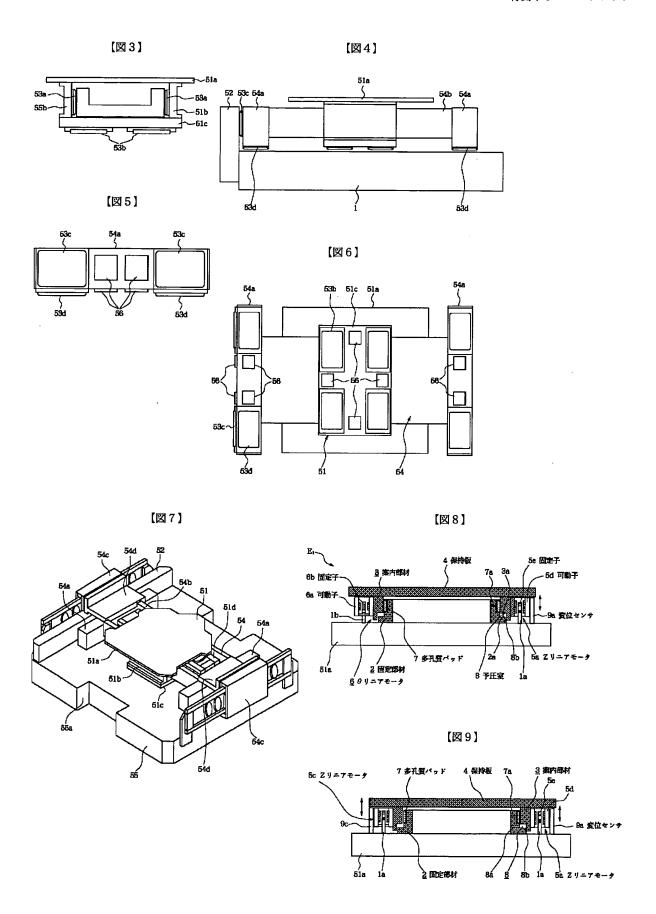
5 4 d 連結板

55 定盤

55a 軸受け保守用切欠き

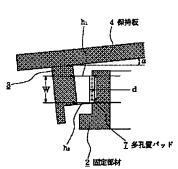
[図2] [図1]





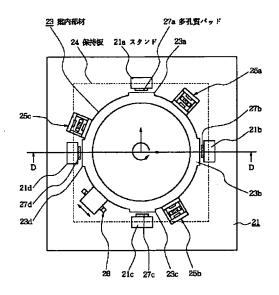
(図 1 0]

5a Zリ=アモータ
10a 変位センサ
10a 変位センサ
5b Zリニアモータ
5c Zリニアモータ
2 6b 6a 8 0 リニアモータ

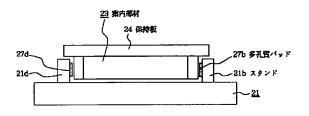


【図11】

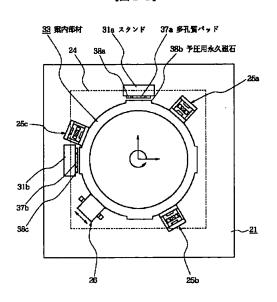
【図12】



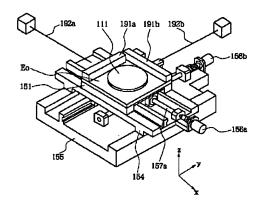
【図13】



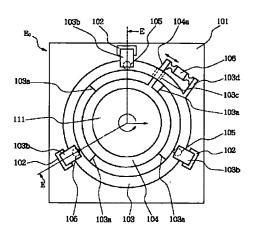
【図14】



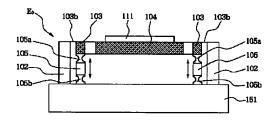
【図15】



【図16】



【図17】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号 庁

宁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 1 L 21/30

515G